

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-094115
 (43)Date of publication of application : 26.03.1992

(51)Int. Cl. H01L 21/027
 G02F 1/1343
 G02F 1/136
 G02F 1/136
 G03F 7/16
 H01L 29/40
 H01L 29/784

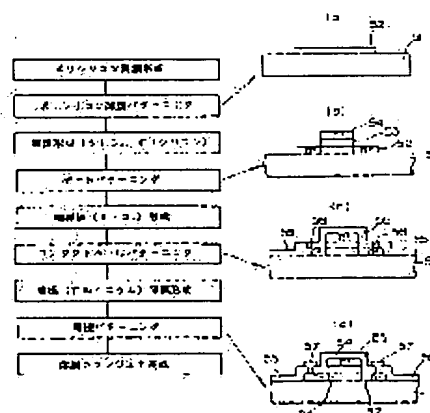
(21)Application number : 02-212324 (71)Applicant : G T C:KK
 (22)Date of filing : 09.08.1990 (72)Inventor : NAGAE KEIJI
 SAITO TAKESHI
 OKAZAKI AKIRA
 AKIMOTO YASUMASA
 KITAMURA TERUO
 MORI YUJI
 MIKAMI YOSHIAKI
 KUWABARA KAZUHIRO
 HAYAMA HIROSHI
 ASADA HIDEKI
 ASAKA KENJI
 NAKAMURA KAZUNORI
 KUBOZONO KENICHI
 KOBAYASHI MASAYOSHI
 KANEKO EIJI

(54) MANUFACTURE OF THIN FILM TRANSISTOR CIRCUIT AND THIN FILM TRANSISTOR CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable manufacture of active matrix driving type liquid crystal display of a large area and high picture quality with good producibility by forming a plurality of fine thin film transistor circuits of good operativity with high efficiency in matrix by the print method on a substrate of a large area.

CONSTITUTION: At first, a polysilicon thin film 52 is patterned on a glass substrate 51 using print method. Then, SiO₂ as a gate insulating film 53 and a polysilicon thin film 54 as a gate electrode are formed successively and patterned using print method, and n⁺-processing is carried out through ion implantation. Thereafter, SiO₂ is formed as an insulating film 55. In the process, a contact hole 56 is patterned using print method for leading out



⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平4-94115

⑤ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成4年(1992)3月26日

H 01 L 21/027

7352-4M
9056-4M

H 01 L 21/30
29/78

3 6 1 B
3 1 1 F※

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

⑭ 発明の名称 薄膜トランジスタ回路の製造方法および薄膜トランジスタ回路

⑮ 特 願 平2-212324

⑯ 出 願 平2(1990)8月9日

⑰ 発 明 者 長 江 慶 治 東京都中央区東日本橋1-6-5 株式会社ジーティシー内
⑱ 発 明 者 斉 藤 毅 東京都中央区東日本橋1-6-5 株式会社ジーティシー内
⑲ 発 明 者 岡 崎 暁 東京都中央区東日本橋1-6-5 株式会社ジーティシー内
⑳ 発 明 者 秋 本 靖 匡 東京都中央区東日本橋1-6-5 株式会社ジーティシー内
㉑ 出 願 人 株式会社ジーティシー 東京都中央区東日本橋1-6-5
㉒ 代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

薄膜トランジスタ回路の製造方法および薄膜トランジスタ回路

2. 特許請求の範囲

(1) 薄膜トランジスタ回路の製造方法において、少なくとも一回のエッチング用レジストパターン形成を、印刷法により行うことを特徴とする薄膜トランジスタ回路の製造方法

(2) 請求項第一項記載の薄膜トランジスタ回路の製造方法において、印刷法によるエッチング用レジストパターン形成を、被エッチング薄膜上に塗布されたフォトレジスト膜のうえに形成することを特徴とする薄膜トランジスタ回路の製造方法

(3) 請求項第二項記載の薄膜トランジスタ回路の製造方法において、被エッチング薄膜面積にくらべて加工面積が小さい場合には、ネガ型フォトレジスト膜のうえに印刷法によるレジストパ

ターンを形成することを特徴とする薄膜トランジスタ回路の製造方法

(4) ゲート長を印刷法による最小パターン加工寸法とし、ゲートと各コンタクトホール間の長さを印刷法による位置合わせ精度の限界寸法以上とした構造を有することを特徴とする薄膜トランジスタ回路

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、薄膜トランジスタ回路の製造方法、詳しくは、大面積のガラス基板上に大規模な薄膜トランジスタ回路を形成する方法ならびにこれによって得られる薄膜トランジスタ回路に関する。

[従来の技術]

液晶ディスプレイ等の表示素子の駆動方法には、種々のものが知られているが、中でもアクティブマトリクス方式と呼ばれ、ガラス基板上に半導体薄膜を形成して、この半導体薄膜を用いてダイオードのような非線形素子やトランジスタ等のスイッチング素子をマトリクス状に配列してなる基板を

作成し、該スイッチング素子によって多数の画素となる液晶などの表示体を駆動するものが、近年注目されている。

このような技術は、たとえばリキッドクリスナル・テレビジョン・ディスプレイズ：プリンシプル・アンド・アプリケーションズ・オブ・リキッドクリスタルズ（K T Kサイエンティフィックパブリッシャーズ刊、1987年）、第7章、211-277頁に詳しく記述されている。

第6図はスイッチング素子として薄膜トランジスタ20を用いたアクティブマトリクス駆動型液晶ディスプレイの等価回路を示したものである。第6図中では、1画素は液晶セル23とこれを駆動する薄膜トランジスタ20で構成されており、各画素はそれぞれマトリクス状に走査線21、信号線22によって接続されている。

次に、薄膜トランジスタの構造の一例を第7図に示す。第7図中符号31はポリシリコン、32はソース、33はドレイン、34はゲート、35はゲート絶縁膜、36は配線用メタル電極、37

は電極取りだし用コンタクトホール、38はガラス基板である。また、それぞれの配線用メタル電極36は第6図の走査線21及び信号線22にそれぞれ接続されている。

小型テレビやOA用端末装置に用いるアクティブマトリクス駆動型液晶ディスプレイでは、液晶セルの画素のサイズは小さなものでは数十 μm 角程度となり、それにともない薄膜トランジスタのサイズも数十 μm という微細なものが必要である。

このような微細な薄膜トランジスタを形成するパターンニング法として、現在露光装置によるフォトリソグラフィ法が主に用いられている。この方法では、ミラープロジェクション方式やステップ方式の露光装置を用いて、30～40 cm 角のガラス基板に、解像力3～4 μm 、位置合わせ精度 $\pm 1\mu\text{m}$ 、基板1枚1工程あたり約数分のスループットで、微細パターンが形成できる。

[本発明が解決しようとする課題]

近年では、HDTVに代表される大容量、大画

面の情報表示装置への要求が高まり、表示面の対角寸法が1メートル以上の表示装置、いわゆるメータサイズのディスプレイの実現が望まれている。このメータサイズのディスプレイをアクティブマトリクス駆動型液晶ディスプレイで実現するには、第6図における走査線21や信号線22がそれぞれ千本以上で、画素数が数百万個以上にしなければならない。このようなディスプレイを生産性良く製造するには、一辺が1メートル以上のガラス基板に、数 μm ～数十 μm の微細パターンの薄膜トランジスタを数百万個以上、高スループットで形成する必要がある。

ところが、上記露光装置では、光学系における解像力の制約から、現在一度に露光できる領域の大きさは100～150 mm 角程度が限界とされている。したがって、これより大きなサイズの画面を露光しようとする、画面を分割して何回も露光するステップ方式等が必然的となる。また高い位置合わせ精度も必要になる。

このような露光装置でメータサイズの基板に微

細パターンを形成しようとする、画面を百分割程度に分割して多数回露光しなければならない。このように多数回露光を繰り返すということは、基板の移動、停止、露光というステップアンドリピート動作を多数回くりかえさなければならず、基板1枚1工程当たりのスループットが数10分かかることになり、生産性の面で大きな問題になっている。

また、画面を多数回分割して露光するためには、各露光領域を高い精度でつなぐための高い位置合わせ精度が必要になる。しかし、メータサイズの大面积で $\pm 1\mu\text{m}$ の位置合わせを行うことは、非常に困難であり、このためディスプレイ上でのわずかなつなぎのズレが画像欠陥として目立ち、高画質なメータサイズの液晶ディスプレイを実現するうえで大きな問題となっている。

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、メータサイズの大面积の基板上に多数の微細な薄膜トランジスタ回路をマトリクス状に高スループットで形成する方法を提供すること

を目的としている。

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的は、フォトリソグラフィ法の代わり
にインキでパターンニングする印刷法を導入するこ
とにより達成される。また必要に応じてインキで
印刷する表面にあらかじめ従来から用いられてい
るフォトリソグラフィ用のフォトレジストを塗布
しておくことにより達成される。さらには、薄膜
トランジスタ回路の構造として、ゲート長を印刷
法による最小パターン加工寸法として、ゲートと
各コンタクトホール間の長さを印刷法による位置
合わせ精度の限界寸法以上とすることにより達成
される。

〔作用〕

ステップ方式のフォトリソグラフィ法の換わり
に印刷法を用いてエッチング用のレジストパター
ンを形成することによって、一回の印刷で大面積
のレジストパターンを形成できるので、生産性良
く大面積のアクティブマトリクス駆動型ディス
プレイを実現できる。また、印刷する表面にあらか

じめ従来から用いられているフォトリソグラフィ
用のフォトレジストを塗布しておくことによって、
印刷用インキに含まれる不純物が半導体薄膜や金
属薄膜等を汚染することを防ぐことが出来る。さ
らには、スタガ構造の薄膜トランジスタ回路にお
いて、ゲート長を印刷法による最小パターン加工
寸法とし、これにイオン注入法を組み合わせるこ
とによって、ソース領域およびドレイン領域を形成することによ
って、個々の薄膜トランジスタの寄生容量成分を最
小に出来、これにより高速動作が可能になり、メ
ータサイズのディスプレイを実現できる。また、
ゲートと各コンタクトホール間の長さを印刷法に
よる位置合わせ精度の限界寸法以上と広くするこ
とにより、ゲートと配線用メタル電極間のショ
ートを防止することが出来、薄膜トランジスタの無
欠陥化が図れ、メータサイズのディスプレイの高
画質化が図れる。

本発明で言う薄膜トランジスタ回路とは、ガラ
ス基板などの基板に設けられる個々の薄膜トラン
ジスタそのものと、これら薄膜トランジスタのソ

ース等の電極に接続される基板上の走査線、信号
線、画素電極および抵抗、コンデンサなどを包
含するものである。

〔実施例1〕

第1図に、本発明の一実施例を示す。本実施例
は、印刷法として数ある印刷法のうち凹版オフセ
ット法を用いた例である。凹版11は、インキをの
こすべきパターンをエッチングなどにより周囲よ
り凹ませて形成してある。この凹版11にインキ
12を塗布した後、ドクターブレード13により
余分なインキを取り除く。(a) 次に、ブラン
ケット(転写ロール)14を凹版に接触させなが
ら回転させて凹版11上のインキパターンをブラン
ケット(転写ロール)14の表面に転写する。
(b) (c) さらに、このブランケット(転写
ロール)14をガラス基板15上に形成してある
Si、Al、SiO₂等の被加工薄膜16に接触
して回転させてブランケット(転写ロール)14
の表面のインキパターンを被加工薄膜16の上に
再度転写する。(d) (e) その後、インキを

乾燥してウェットあるいはドライのエッチングに
より被加工薄膜16を加工する。このようにして
薄膜を加工することにより大面積の回路素子を生
産性良く加工することが出来る。

生産ラインでは、第2図に示すように円筒状の
凹版41、円筒状のブランケット(転写ロール)
42、一定速度で動くベルト43を配置して、ベ
ルト43のうえにガラス基板44を乗せて移動さ
せながらインキでパターンニングを連続的に行う。

また、ここで用いるインキはエッチング工程の
ダメージに耐える組成のものであることはもちろ
んであるが、被加工薄膜にたいして汚染物質を極
力排除した組成であることも重要である。

以上の説明では、一種の薄膜をエッチングによ
りパターンニングする方法を説明したが、薄膜トラン
ジスタ回路などの回路素子は、通常4回から多
いときは10数回のパターンニングが必要である。
第3図(d)に示した構造の薄膜トランジスタ回
路を製造するには第5図に示すように4回のパタ
ーニングを行う。すなわち、最初にガラス基板5

1の上にポリシリコン薄膜52を0.1 μ m程度の厚さに形成して、このポリシリコン薄膜52を上記の印刷法を用いてパターンニングする。

(第一回パターンニング、第3図(a))

次に、ゲート絶縁膜53としてSiO₂を0.1 μ m、ゲート電極としてポリシリコン薄膜54を0.1 μ m程度の厚さに連続して形成する。その後再び、上記の印刷法を用いてパターンニングして、イオン打ち込みによりn⁺化する。(第二回パターンニング、第3図(b))次に、絶縁膜55としてSiO₂を0.3 μ m形成する。ここでソース、およびドレインの電極を引き出すため上記の印刷法を用いてコンタクトホール56のパターンニングを行う。(第三回パターンニング、第3図(c))

最後に、電極としてAl薄膜57を形成して上記の印刷法を用いてパターンニングして薄膜トランジスタが完成する。(第四回パターンニング、第3図(d))

さらに、ITOなどの透明電極を形成して、液

いて紫外線によりフォトリソistを露光、現像すると第4図(c)のようになる。

次に、CF₄+3%O₂ガスを用いてポリシリコン薄膜62をエッチングし(第4図(d))、インキおよびフォトリソistを剥離する。こうしてポリシリコン薄膜62のパターンニングを完了する。

このような工程をくりかえして所定の回路素子を製造することは、第一の実施例に示した通りである。

また、フォトリソistにはポジ型とネガ型があるのが知られているが、被加工面積が全体の面積に比べて非常に小さい場合、例えば被エッチング薄膜の面積を100とした時、加工面積が20以下、好ましくは10以下の場合、すなわち面積比が20%以下、好ましくは10%の場合には、ネガ型フォトリソistを使用する方が欠陥の発生を少なくすることが出来る。

この製造方法で、発明者らは薄膜トランジスタの製造をテストして、最小線幅10 μ mの薄膜トランジスタが良好に製造できることを確認してい

る。晶ディスプレイ用薄膜トランジスタ基板として、カラーフィルターを備えた対向ガラス基板と組み合わせて、その間隙に液晶材料を封入して大面積の液晶ディスプレイを容易に製造することが出来る。

[実施例2]

本実施例は、被加工薄膜のうゑにフォトリソistを塗布した後に、印刷法によりパターンニング加工するものである。本実施例を第4図を用いて説明する。第4図(a)は、ガラス基板61上にポリシリコン薄膜62を0.1 μ m程度形成したものである。この上に、ポジ型のフォトリソist(OFPR-800 30CP、東京応化)63を1 μ mの膜厚に塗布した。

そのうゑに実施例1で説明した印刷法を用いてインキ64でパターンニングする。このとき使用したインキは、カーボンブラックをメラミン系熱硬化性樹脂に混入させ、紫外線遮断特性を有する印刷インキである。この状態を第4図(b)に示す。

この後、インキ層側から超高圧水銀ランプを用

る。

この実施例による製造方法では、インキが直接被加工薄膜に触れることがないので、インキから発生する恐れのある有害不純物で被加工薄膜を汚染することは無い。

[実施例3]

本実施例は、印刷法としてスクリーン印刷法を用いたものである。ガラス基板上のポリシリコン薄膜に、シブレー社製ポジ型のフォトリソistMP1400をスピンコートを用いて塗布し、ブリーチ(90°C30分)を行い、乾燥後膜厚を約0.9 μ mとした。一方、印刷用スクリーン版はラインケ社製メタライズドスクリーン版230-85Bにパターンを形成したものを用いた。すなわち、5 μ m厚のニッケル箔をステンシルとし、ステンシルメッシュにメッキ法で接合させた版材シートをもちい、ニッケル箔をエッチング法で所定の形状のポジパターンに穴明け加工し、このシートの周りを顔縁状にポリエステルメッシュを介して、版材に接合させ形成したコンビネーション。

ンタイプのサスペンドメタルスクリーン版を用いた。

印刷機は、ニューロン社製15GT、インキは東洋インキ製造(株)製ソルダーレックスK-1000、印刷条件は印刷速度約30cm/s、印刷圧力3.3kg/cm²のエア圧力、版と被印刷物の間隙1.8mm、スキージの硬度75、角度75度とした。この条件で、上記乾燥後のフォトレジストの上に印刷した。印刷後、紫外線によりフォトレジストの露光、現像を行ない、同時にインキも溶解除去した。その後、ポストバーク(150°C 20分)を行ない、ポリシリコン薄膜上にフォトレジストパターンを形成した。

この工程ののち、ポリシリコン薄膜のエッチングを行ないポリシリコン薄膜のパターニングを完了する。以後、この繰返しにより回路素子を製造することは、前記した実施例の通りである。

本実施例では、凹版オフセット印刷法に比べ、レジストパターンにおけるピンホールの発生が少ないことが特徴である。但し、パターン精度は凹

版オフセット印刷法が優れているとの実験結果を得ている。

[実施例4]

本実施例は、上記の印刷法により製造される薄膜トランジスタ回路の構造に関するものである。一般に印刷法でパターニングすると、従来のフォトリソグラフィ法に比べ、パターニング可能な線幅は太くならざるを得ない。例えば、発明者らが凹版オフセット法をテストした結果ではパターニング可能な最小線幅は約10μmであった。また印刷法では、アライニング精度(位置合わせ精度)も従来のフォトリソグラフィ法に比べ悪くならざるを得ない。例えば発明者らが凹版オフセット法をテストした結果ではアライニング精度(位置合わせ精度)は、約20μmであった。そこで、薄膜トランジスタ回路の構造を次のように決めることにより良好な動作を達成する薄膜トランジスタ回路を得ることが出来た。

ここで薄膜トランジスタとして第3図(d)とおなじ構造の薄膜トランジスタを第5図に示す。

なお、第5図においてゲート長をd_g、ゲートとコンタクトホールまでの間隔をd_cとする。発明者らは、d_cをパターニング可能な最小線幅10μmとし、さらにイオン注入法をくみあわせてソースおよびドレイン領域を形成することにより薄膜トランジスタの寄生容量を最小にし、さらに、d_cを最小アライニング精度(位置合わせ精度)20μmとしてゲートと配線用メタル電極間のショートを防止した。

この構造によれば、薄膜トランジスタ回路の無欠陥化が図られ、メータサイズの液晶ディスプレイの高画質化が実現できる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば大面積の基板上に多数の微細でかつ動作性が良好で欠陥の少ない薄膜トランジスタ回路をマトリクス状に高効率で形成することができる。よって、大面積、高画質のアクティブマトリクス駆動型液晶ディスプレイを生産性よく製造することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の製造方法の基本的な一例を工程順に示した概略説明図、第2図は、本発明の製造方法の具体的な製造例を示す概略斜視図、第3図は、本発明の製造方法の他の例を具体的に工程順に示した概略説明図、第4図は、本発明の製造方法の他の例を工程順に示した概略説明図、第5図は本発明の薄膜トランジスタ回路の例を示す概略断面図、

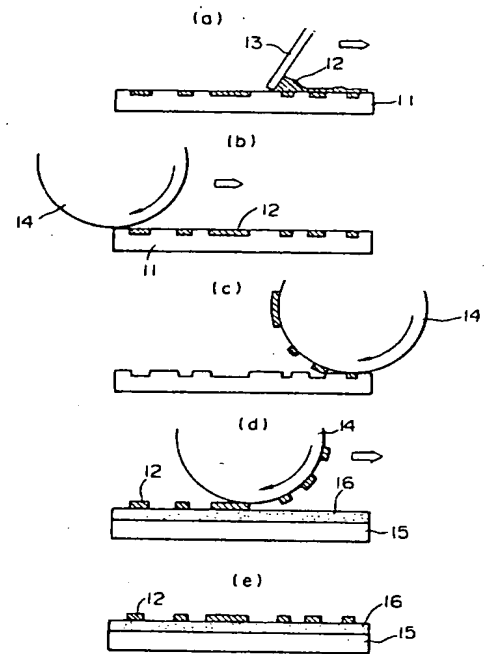
第6図は、薄膜トランジスタ回路を用いたアクティブマトリクス駆動型液晶ディスプレイの等価回路図、第7図は、薄膜トランジスタの構造を示す概略断面図である。

- 1 1 凹版
- 1 2 インキ
- 1 3 ドクターブレード
- 1 4 ブランケット(転写ロール)
- 1 5 ガラス基板
- 1 6 被加工薄膜
- 5 1 ガラス基板
- 5 2 ポリシリコン薄膜

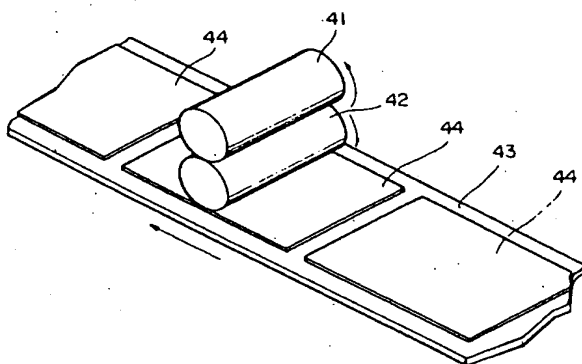
- 5 3 ゲート絶縁膜
- 5 4 ポリシリコン薄膜
- 5 5 絶縁膜
- 5 6 コンタクトホール
- 5 7 アルミニウム薄膜
- 6 1 ガラス基板
- 6 2 ポリシリコン薄膜
- 6 3 フォトレジスト
- 6 4 インキ

出願人 株式会社 ジーティーシー

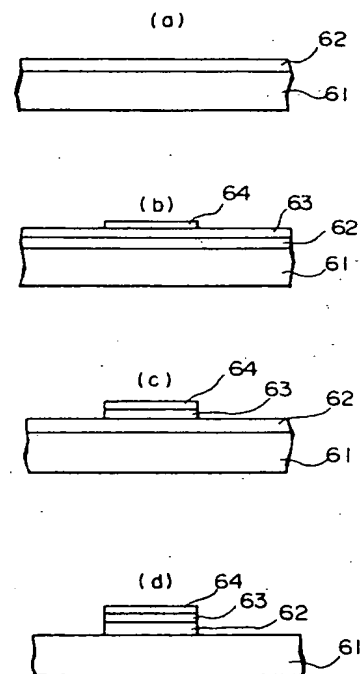
第 1 図



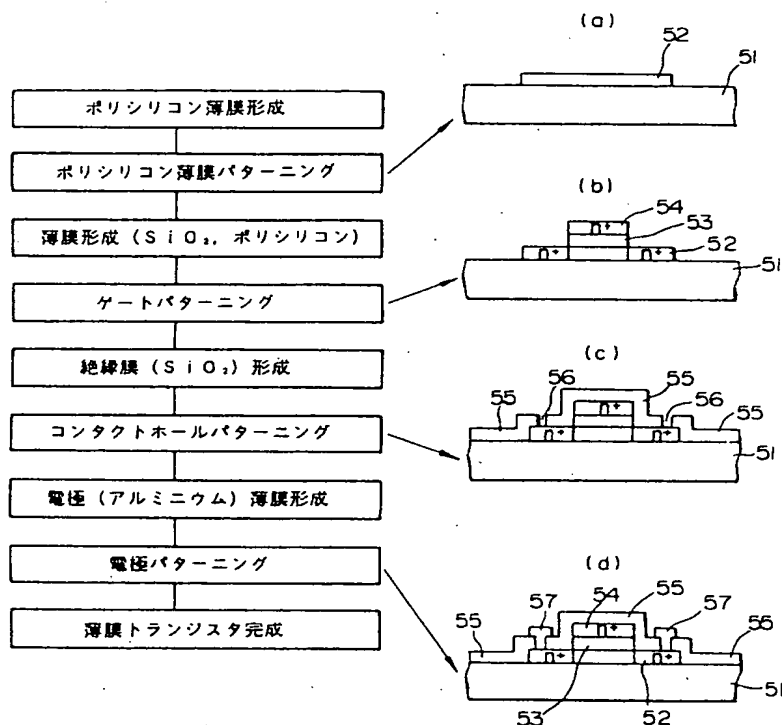
第 2 図



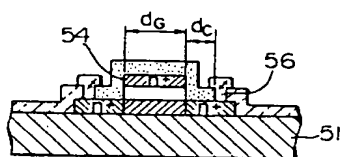
第 4 図



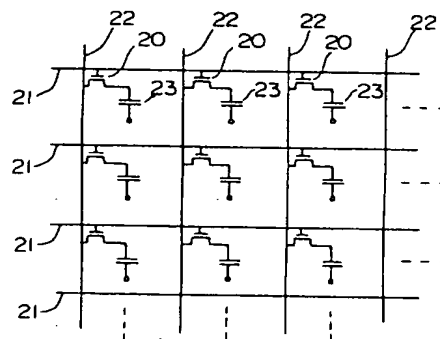
第 3 図



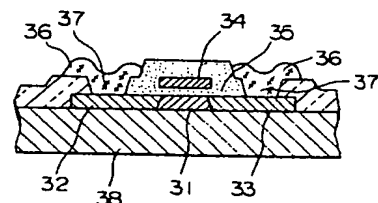
第 5 図



第 6 図



第 7 図



第 1 頁の続き

⑤Int. Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	
G 02 F	1/1343 1/136	5 0 0	9018-2K 9018-2K 9018-2K 7818-2H 7738-4M	
G 03 F H 01 L	7/16 29/40 29/784		A	
⑦発明者	北村 輝夫		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	森 祐二		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	三上 佳朗		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	桑原 和広		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	葉山 浩		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	浅田 秀樹		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	浅香 健二		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	中村 一範		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	久保 蘭 健一		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	小林 正芳		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内
⑦発明者	金子 英二		東京都中央区東日本橋 1-6-5	株式会社ジーティシー内